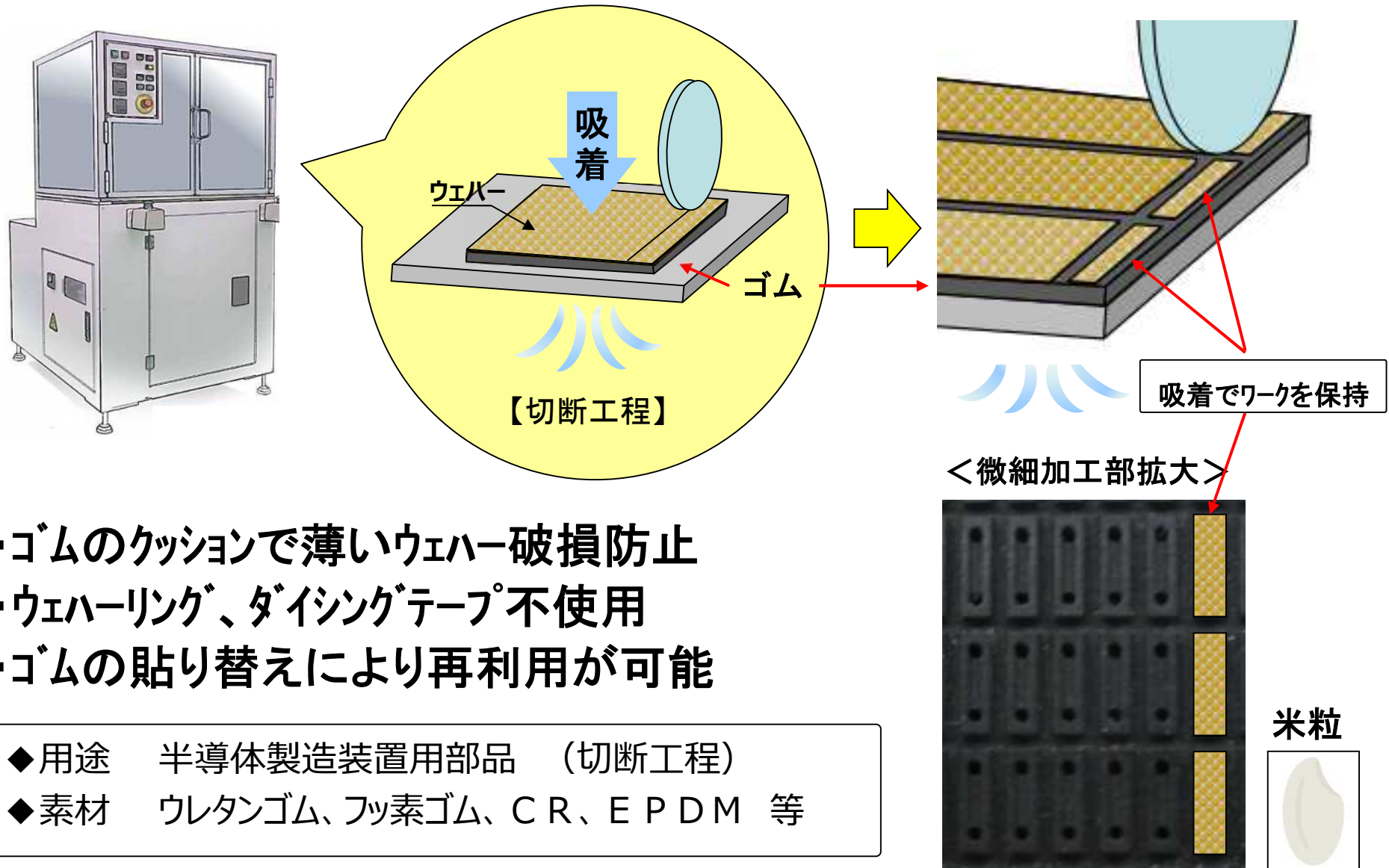


# ウェハーテーブル用(ゴム微細加工)



- ・ゴムのクッションで薄いウェハー破損防止
- ・ウェハーリング、ダイシングテープ不使用
- ・ゴムの貼り替えにより再利用が可能

- ◆用途 半導体製造装置用部品 (切断工程)
- ◆素材 ウレタンゴム、フッ素ゴム、CR、EPDM 等